

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60191-2

AMENDEMENT 3
AMENDMENT 3
2001-08

Amendement 3

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

**Partie 2:
Dimensions**

Amendment 3

**Mechanical standardization of semiconductor
devices –**

**Part 2:
Dimensions**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
Publication 60191-2*

*The sheets contained in this amendment are to be
inserted in Publication 60191-2*



CODE PRIX
PRICE CODE

M

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2**

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de titre.

Retirer la page 60191 IEC I existante contenant la préface et la remplacer par la nouvelle page 60191 IEC I contenant la préface à l'amendement 3 (2001).

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

60191 IEC I-102E - h/i/j/k/l/m
60191 IEC I-119E - f/g/h/i/j/k
60191 IEC I-162E - a/b/c

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 60191-2**

Replace the existing title page with the new title page.

Remove the existing page 60191 IEC I containing the preface and insert in its place the new page 60191 IEC I containing the preface to Amendment 3 (2001).

Chapter I:

Add the following new sheets:

60191 IEC I-102E - h/i/j/k/l/m
60191 IEC I-119E - f/g/h/i/j/k
60191 IEC I-162E - a/b/c

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60191-2

Première édition
First edition
1966

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974), F (1976),
G (1978), H (1978), J (1980), K (1981), L (1982), M (1983),
N (1987), P (1988), Q (1990), R (1995), S (1995), T(1995),
U(1997), V(1998), W(1999), X(1999), Y(2000), Z(2000)
et/and Amendement/Amendment 1 (2001), 2(2001), 3/2001

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs –

Partie 2: Dimensions

Mechanical standardization of semiconductor devices –

Part 2: Dimensions

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être
reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et
par aucun procédé, électronique ou mécanique, y
compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord
écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized
in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without
permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

**NORMALISATION MÉCANIQUE
DES DISPOSITIFS À
SEMICONDUCTEURS**

DEUXIÈME PARTIE: DIMENSIONS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

PRÉFACE

CONCEPTION DE LA NORMALISATION
MÉCANIQUE Chapitre 00

VALEURS RECOMMANDÉES POUR CERTAINES
DIMENSIONS DE DESSINS DE
DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS Chapitre 0

DESSINS D'ENCOMBREMENTS Chapitre I

TYPES DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS
GÉNÉRALEMENT MONTÉS
DANS LES BOÎTIERS DU CHAPITRE I

DESSINS D'EMBASES Chapitre II

DESSINS DE BOÎTIERS Chapitre III

DESSINS DE CALIBRES Chapitre IV

TABLEAUX MONTRANT LES ASSOCIATIONS
ENTRE LES BOÎTIERS ET LES
EMBASES Chapitre V

DESSINS OBSOLÈTES

COMPLÉMENTS AUX LISTES DE CODES
NATIONAUX FIGURANT SUR LES
FEUILLES DES NORMES DE
LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI

SUPPRESSIONS DANS LES LISTES
DE CODES NATIONAUX FIGURANT
SUR LES FEUILLES DES NORMES DE
LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PUBLICATION 191-2

**MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR
DEVICES**

PART 2: DIMENSIONS

CONTENTS

FOREWORD

PREFACE

PHILOSOPHY OF MECHANICAL STANDARDIZATION Chapter 00

RECOMMENDED VALUES FOR CERTAIN DIMENSIONS OF DRAWINGS OF SEMICONDUCTOR DEVICES Chapter 0

DEVICE OUTLINE DRAWINGS Chapter I

TYPES OF SEMICONDUCTOR DEVICES
GENERALLY MOUNTED IN THE
PACKAGES OF CHAPTER I

BASE DRAWINGS Chapter II

CASE OUTLINE DRAWINGS Chapter III

GAUGE DRAWINGS Chapter IV

TABLES SHOWING ASSOCIATIONS BETWEEN CASE OUTLINES AND BASES Chapter V

OBSOLETE DRAWINGS

ADDITIONS TO THE LISTS OF
NATIONAL CODES APPEARING ON
THE STANDARD SHEETS OF
IEC PUBLICATION 191-2

DELETIONS TO THE LISTS OF
NATIONAL CODES APPEARING ON
THE STANDARD SHEETS OF
IEC PUBLICATION 191-2

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Amendement 3 (2001) à la CEI 60191-2 (1966)

NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 2: Dimensions

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

PRÉFACE À L'AMENDEMENT 3 (2001)

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/435/FDIS	47D/450/RVD
47D/436/FDIS	47D/451/RVD
47D/440/FDIS	47D/457/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Amendment 3 to IEC 60191-2 (1966)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES –****Part 2: Dimensions****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

PREFACE TO AMENDMENT 3 (2001)

This amendment has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/435/FDIS	47D/450/RVD
47D/436/FDIS	47D/451/RVD
47D/440/FDIS	47D/457/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

CHAPITRE 00 – CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE

1. Règles fondamentales

Lors de la réunion tenue à Montreux (juin 1981), le Comité d'Etudes n° 47 adopta les règles fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées à Copenhague en octobre 1962:

- A. Toute proposition nouvelle devra être soumise à l'étude préliminaire d'un groupe de travail convenablement qualifié (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.
- B. Le groupe de travail qualifié devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs suivants:
 - 1. Aboutir à une normalisation active en n'acceptant que les boîtiers qui sont soutenus internationalement.
 - 2. Spécifier de façon précise les dimensions en vue d'assurer l'interchangeabilité et de faciliter les manipulations automatiques.
 - 3. Reconsidérer continuellement les dessins existants et proposer la suppression de ceux qui ne sont plus soutenus.
- C. Il ne sera procédé à la discussion d'un dessin de boîtier que s'il a le soutien préalable d'au moins trois pays.
- D. Un dessin ne sera introduit dans la Publication 191-2 de la CEI que si au moins trois des pays qui le soutiennent ont fourni leur numéro de code national (ou exprimé un soutien formel s'ils ne possèdent pas de numéro de code).

Notes 1. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Orlando (février 1980), il a été admis d'étendre le domaine d'activité du GT7 de façon qu'il couvre aussi bien la normalisation mécanique des semiconducteurs discrets que celle des circuits intégrés.

Il a été également admis que, compte tenu de l'élargissement de son domaine d'activité, le GT7 serait le groupe de travail qualifié mentionné dans le paragraphe A.

En vue d'éviter que l'introduction du GT7 dans le processus suivi par le Comité d'Etudes n° 47 pour préparer des documents secrétariat sur la normalisation mécanique provoque des délais supplémentaires, le GT7 a été autorisé à obtenir de la part des trois pays concernés, ou plus, la confirmation directe du maintien de leur appui pour ces propositions.

2. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Montreux (juin 1981), il a été admis que les réunions du GT7 s'intégreraient dans les réunions du Comité d'Etudes n° 47.

Cependant, certaines propositions peuvent nécessiter un temps d'études dépassant la durée d'une réunion du Comité d'Etudes n° 47 et en conséquence requérir une ou plusieurs réunions du GT7 entre deux réunions consécutives du Comité d'Etudes n° 47.

Lors de la réunion tenue à Moscou (juin 1977), le Comité d'Etudes n° 47 adopta la règle suivante:

Lorsqu'un dessin de la Publication 191-2 de la CEI vient à ne plus être soutenu que par un seul pays, il sera retiré de la publication principale et transféré dans une section séparée intitulée «Dessins obsolètes» avec l'indication de la date de transfert sur la feuille particulière correspondante.

Un avertissement au début de la section dévolue aux dessins obsolètes stipulera qu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf s'il est soutenu par un autre pays dans l'intervalle.

CHAPITRE I – DESSINS D’ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	IEC code number	Code of country of origin	Page number and date
A29MB(3T)	207A4	I-29a/b 1971	A29MB(3T)	207A4	I-29a/b 1971
A29MB(2T)	KT12P1	I-29a/b 1971	A29MB(2T)	KT12P1	I-29a/b 1971
A30U	TO-59	I-30a/b 1970	A30U	TO-59	I-30a/b 1970
A30M	TO-59/F91M	I-30a/b 1970	A30M	TO-59/F91M	I-30a/b 1970
A31U	TO-60	I-31a/b 1980	A31U	TO-60	I-31a/b 1980
A31M	TO-60/F89M	I-31a/b 1980	A31M	TO-60/F89M	I-31a/b 1980
A32	SO-58	I-32 1971	A32	SO-58	I-32 1971
A34U	TO-109	I-34a/b 1971	A34U	TO-109	I-34a/b 1971
A34M	SC-31	I-34a/b 1971	A34M	SC-31	I-34a/b 1971
A35MA	SC-30	I-35a/b 1971	A35MA	SC-30	I-35a/b 1971
A35MB	BK2-100	I-35a/b 1971	A35MB	BK2-100	I-35a/b 1971
A36	NT-30	I-36 1971	A36	NT-30	I-36 1971
A37MA	SC-32A	I-37a/b 1971	A37MA	SC-32A	I-37a/b 1971
A37MB	SC-32B	I-37a/b 1971	A37MB	SC-32B	I-37a/b 1971
A38MA	SC-33A	I-38a/b 1976	A38MA	SC-33A	I-38a/b 1976
A38MB	SC-33B	I-38a/b 1976	A38MB	SC-33B	I-38a/b 1976
A39MA	201A3	I-39a/b 1971	A39MA	201A3	I-39a/b 1971
A39MB	201B3	I-39a/b 1971	A39MB	201B3	I-39a/b 1971
A40	10B3	I-40 1974	A40	10B3	I-40 1974
A41	KT13	I-41 1980	A41	KT13	I-41 1980
A42	50B3	I-42 1974	A42	50B3	I-42 1974
A43	KT-14	I-43 1980	A43	KT-14	I-43 1980
A44/45	34A3	I-44/45 1974	A44/45	34A3	I-44/45 1974
A46	remplacé par 046E01		A46	superseded by 046E01	
A47MA	KT5P1	I-47a/b 1974	A47MA	KT5P1	I-47a/b 1974
A47MB	205A4	I-47a/b 1974	A47MB	205A4	I-47a/b 1974
A47MC	205B4	I-47a/b 1974	A47MC	205B4	I-47a/b 1974
A48M	KT-5, KT-7	I-48a/b 1980	A48M	KT-5, KT-7	I-48a/b 1980
A48U	TO-63	I-48a/b 1980	A48U	TO-63	I-48a/b 1980
A49	SO-99	I-49 1974	A49	SO-99	I-49 1974
A50A	remplacés par	050G03	A50A	050G03	
A50B		050G04	A50B	050G04	
A50C		050G08	A50C	050G08	
A50D		050G01	A50D	050G01	
A50E		050G09	A50E	050G09	
A50F		050G12	A50F	050G12	
A50G		050G11	A50G	050G11	
A50H		050G14	A50H	050G14	
A51A		051G01	A51A	051G01	
A51B		051G04	A51B	051G04	
A51C	remplacés par	051G07	A51C	051G07	
A51D		051G02	A51D	051G02	
A51E		051G05	A51E	051G05	
A51F		051G08	A51F	051G08	
A51G		051G11	A51G	051G11	
A51H		051G10	A51H	051G10	
A51J		051G14	A51J	051G14	
A51K		051G13	A51K	051G13	
A52A	SO-92A	I-52a/b 1976	A52A	SO-92A	I-52a/b 1976
A52B	SO-92B	I-52a/b 1976	A52B	SO-92B	I-52a/b 1976
A52C	SO-92C	I-52a/b 1976	A52C	SO-92C	I-52a/b 1976
A52D	SO-92D	I-52a/b 1976	A52D	SO-92D	I-52a/b 1976
A53A	SO-93A	I-53a/b 1976	A53A	SO-93A	I-53a/b 1976
A53B	SO-93B	remplacé par	A53B	SO-93B	superseded by
A53C	SO-93C		A53C	SO-93C	
A53D	SO-93D		A53D	SO-93D	
A53E	SO-93E		A53E	SO-93E	
A54	remplacée par 054D01 et 054D02	I-54 2001	A54	superseded by 054D01 and 054D02	I-54 2001
A55	SO-110	I-55 1976	A55	SO-110	I-55 1976
A56	12A3	I-56 1976	A56	12A3	I-56 1976
A57	13A3	I-57 1976	A57	13A3	I-57 1976

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)

CHAPITRE I – DESSINS D’ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	IEC code number	Code of country of origin	Page number and date
105B07	105B07		105B07	105B07	
105B08	105B08		105B08	105B08	
105B09	105B09		105B09	105B09	
106B01	106B01		106B01	106B01	
105B02	SC-68	I-105B 1988	105B02	SC-68	I-105B 1988
107B01	107B01		107B01	107B01	
107B02	SC-69		107B02	SC-69	
Forme C			Form C		
100C01	KD10		100C01	KD10	
100C02			100C02		
Forme E			Form E		
046E01A	NT23/3A		046E01A	NT23/3A	
046E01B	NT233B		046E01B	NT233B	
046E02A	NT143A		046E02A	NT143A	
046E02B	NT143B		046E02B	NT143B	
075E01	SO192E		075E01	SO192E	
075E02	SO192F		075E02	SO192F	
075E03	NT162		075E03	NT162	
075E04	NT163		075E04	NT163	
075E05	NT137		075E05	NT137	
075E06	NT136		075E06	NT136	
076E01S	FT174A		076E01S	FT174A	
076E01L	FT174		076E01L	FT174	
076E02S	FT175A		076E02S	FT175A	
076E02L	FT175		076E02L	FT175	
076E03S	FT176A		076E03S	FT176A	
076E03L	FT176		076E03L	FT176	
076E04S	FT177A		076E04S	FT177A	
076E04L	FT177		076E04L	FT177	
076E05S	FT178A		076E05S	FT178A	
076E05L	FT178		076E05L	FT178	
076E06S	FT179A		076E06S	FT179A	
076E07S	FT179		076E07S	FT179	
076E07L	FT180		076E07L	FT180	
099E		I-099E 1995	099E		I-099E 1995
100E	NT323 SC-70		100E	NT323 SC-70	
102E02	MS004-CB		102E02	MS004-CB	
102E03	MS004-CC		102E03	MS004-CC	
102E04	MS004-CD		102E04	MS004-CD	
102E05	MS004-CE		102E05	MS004-CE	
102E06	MS004-CF		102E06	MS004-CF	
102E07	MS004-CG		102E07	MS004-CG	
112E01	B1A		112E01	B1A	
112E02	(Allemagne)		112E02	(Germany)	
112E03	B1C		112E03	B1C	
112E04	SO195A		112E04	SO195A	
112E05	B1D		112E05	B1D	
112E06	(Allemagne)		112E06	(Germany)	
112E07	B1E		112E07	B1E	
112E08	SO195B		112E08	SO195B	
112E09	B1G		112E09	B1G	
112E10	NT185		112E10	NT185	
112E11	SO195D		112E11	SO195D	
112E12	NT188		112E12	NT188	
112E13	NT189		112E13	NT189	
112E14	MO-047AG		112E14	MO-047AG	
112E15	MO-047AH		112E15	MO-047AH	
114E01	NT89	I-114E 1988	114E01	NT89	I-114E 1988
115E01	SC-527-8AA		115E01	SC-527-8AA	
115E02	SC-528-10AA		115E02	SC-528-10AA	
115E03	SC-529-14AA		115E03	SC-529-14AA	
115E04	SC-530-16AA		115E04	SC-530-16AA	

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHIBANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

CHAPITRE I – DESSINS D’ENCOMBREMENTS

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

Liste des dessins (suite)				List of drawings (continued)			
Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	IEC code number	Code of country of origin	Page number and date		
116E01	SC-529-14BA	I-116E	116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988	
116E02	SC-530-16CA		116E02	SC-530-16CA			
116E03	SC-531-20AA		116E03	SC-531-20AA			
117E01	SC-530-16BA	I-117E	117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988	
117E02	SC-531-20BA		117E02	SC-531-20BA			
117E03	SC-532-24AA		117E03	SC-532-24AA			
117E04	SC-533-28AA		117E04	SC-533-28AA			
117E05	SC-533-28BA		117E05	SC-533-28BA			
118E01	SC-532-24BA	I-118E	118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988	
118E02	SC-533-28CA		118E02	SC-533-28CA			
119E02	(Etats-Unis)	I-119E	119E02	(USA)	I-119E	1990	
119E03			119E03				
120E	NT194	I-120E	120E	NT194	I-120E	1990	
121E	NT213	I-121E	121E	NT213	I-121E	1994	
122E	NT221	I-122E	122E	NT221	I-122E	1994	
123E		I-123E	123E		I-123E	1997	
129E	NT223	I-129E	129E	NT223	I-129E	1994	
133E		I-133E	133E		I-133E	2000	
134E		I-134E	134E		I-134E	2000	
135E		I-135E	135E		I-135E	2000	
136E		I-136E	136E		I-136E	2000	
137E		I-137E	137E		I-137E	2000	
138E		I-138E	138E		I-138E		
139E		I-139E	139E		I-139E		
140E		I-140E	140E		I-140E	1999	
141E		I-141E	141E		I-141E	1999	
142E		I-142E	142E		I-142E	1998	
143E		I-143E	143E		I-143E	1998	
144E		I-144E	144E		I-144E	1999	
147E		I-147E	147E		I-147E	1999	
148E		I-148E	148E		I-148E	1999	
149E		I-149E	149E		I-149E	2000	
154E		I-154E	154E		I-154E	2001	
155E		I-155E	155E		I-155E	2001	
159E		I-159E	159E		I-159E	2001	
160E		I-160E	160E		I-160E	2001	
162E		I-162E	162E		I-162E	2001	
Forme F			Form F				
084F		I-084F	084F		I-084F	1996	
100F		I-100F	100F		I-100F	1990	
101F01	101F01	I-101F	101F01	101F01	I-101F	1998	
101F01	101F01		101F01	101F01			
102F			102F				
102F0	102F01	I-102F	102F0	102F01	I-102F	1998	
102F02	102F02		102F02	102F02			
102F03	102F03		102F03	102F03			

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

CHAPITRE I – DESSINS D’ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date
Forme G		
050G01	SO5-87D	
050G02	SO-188D	
050G03	SO-87A	
050G04	SO-87B	
050G05	SO-188A	
050G06	SO-188B	
050G07	SO-188F	I-50a/b/c/d 1985
050G08	SO-87C	
050G10	SO-188C	
050G11	SO505-18A	
050G12	SO-87G	
050G13	SO-188E	
050G14	(Suède)	
050G16	A1AA	
050G17	A1AB	
050G18	A1BA	I-50e 1990
050G19	A1BB	
050G20	A1CB	

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

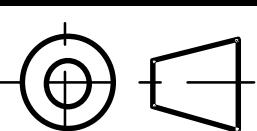
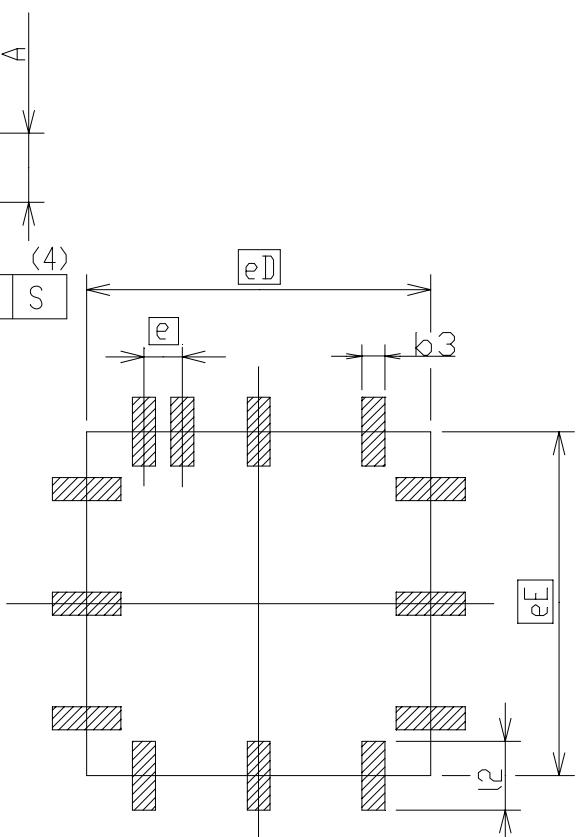
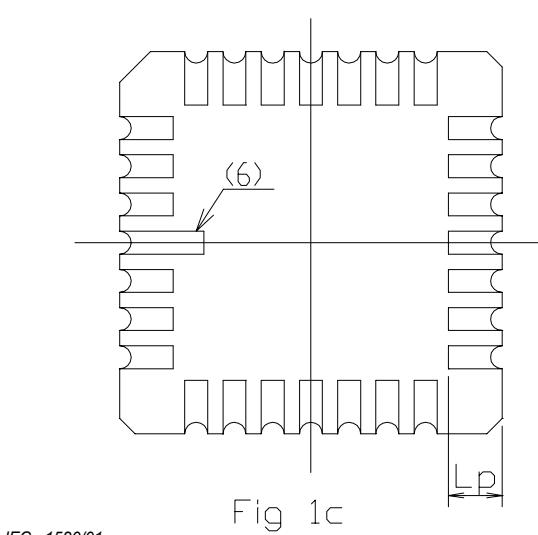
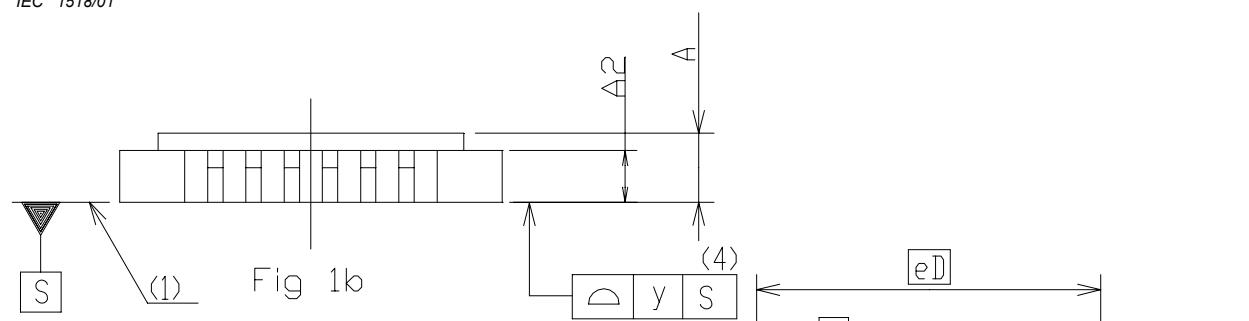
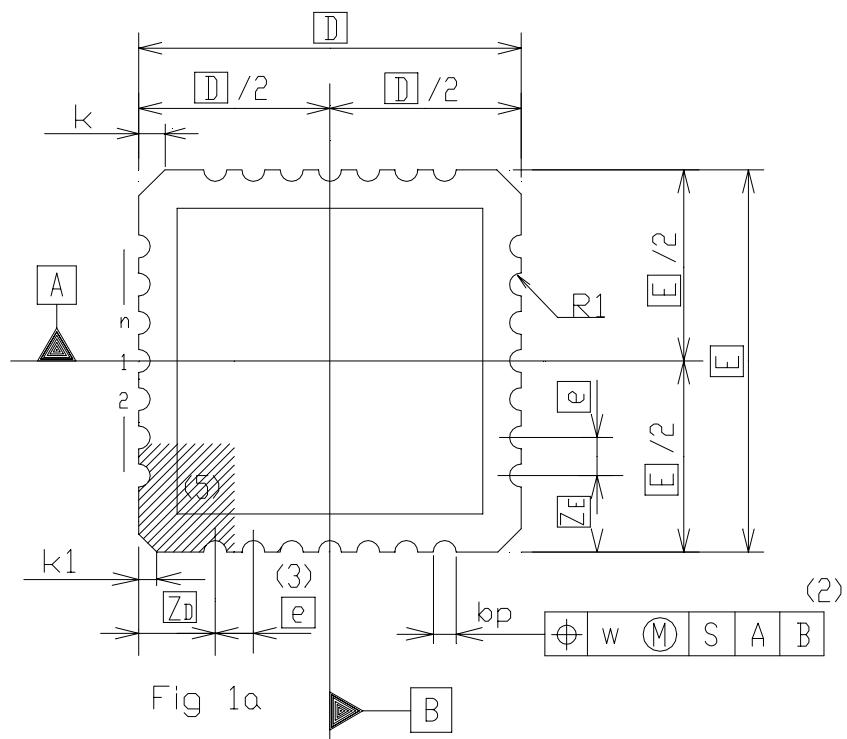
List of drawings (continued)

IEC code number	Code of country of origin	Page number and date
Form G		
050G01	SO5-87D	
050G02	SO-188D	
050G03	SO-87A	
050G04	SO-87B	
050G05	SO-188A	
050G06	SO-188B	
050G07	SO-188F	I-50a/b/c/d 1985
050G08	SO-87C	
050G10	SO-188C	
050G11	SO505-18A	
050G12	SO-87G	
050G13	SO-188E	
050G14	(Sweden)	
050G16	A1AA	
050G17	A1AB	
050G18	A1BA	I-50e 1990
050G19	A1BB	
050G20	A1CB	

**Types de dispositifs à semiconducteurs
généralement montés dans les boîtiers
du chapitre I de la CEI 60191-2**

**Types of semiconductor devices
generally mounted in the packages
of chapter I of IEC 60191-2**

Type de dispositif Type of device	Numéro de code CEI du dessin du boîtier IEC code number of package drawing
Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance Signal diodes and small-power Zener diodes	A1, A20, A24, A32, A54, A55, A58, A67, A69, A70, A71, 098H, 100H
Diodes hyperfréquences Microwave diodes	A18
Diodes de redressement de faible et moyenne puissance Rectifier diodes, small and medium power	A2, A3, A4, A6, A7, A19, A37, A44, A74, 077B, 100B
Diodes de redressement de forte puissance High-power rectifier diodes	A8, A9, A10, A15, A16, A17, A21, A22, A35, 083B, 103B
Thyristors de faible et moyenne puissance Thyristors, small and medium power	A11, A13, A14, A38, A43
Thyristors de forte puissance High-power thyristors	A12, A27, A28, A29, A34, A39, A47, 104B, 105B
Transistors de signal Signal transistors	A36, A40, A41, 068A, 046E, 114E
Transistors de puissance Power transistors	A23, A30, A31, A43, A48, A56, A57, A45, A73, 080B, 081B, 082B, 101B, 102B, 102F, 120E, 084F, P100F
Transistors hyperfréquences Microwave transistors	A26, A42, A43, A59, A66, A72, 100C
Dispositifs optoélectroniques Optoelectronic devices	A62, A64, A65, A63A, 100A, 101A, 106B, 107B
Circuits intégrés Integrated circuits	A52, A53, A61, 075E, 076E, 099E, 100E, 102E, 112E, 115E, 116E, 117E, 118E, 119E, 121E, 122E, 123E, 129E, 133E, 134E, 135E, 136E, 137E, 138E, 139E, 140E, 141E, 144E, 147E, 148E, 149E, 154E, 155E, 159E, 160E, 162E, 050G, 051G, 060G, 100G, 101G



QFN Outline family 102E

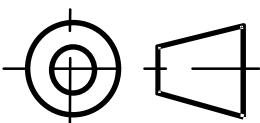
Date: 2001

Group 1 – Dimensions appropriate to mounting and interchangeability.

Millimeter

Ref.	E08			E09			E10			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
n	-	16	-	-	24	-	-	16	-	(7)
nD	-	4	-	-	6	-	-	4	-	(8)
nE	-	4	-	-	6	-	-	4	-	(9)
A	-	-	2.50	-	-	2.50	-	-	2.50	
A2	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	
bp	0.55	-	0.70	0.55	-	0.70	0.40	-	0.60	(10)
D	-	7.62	-	-	10.16	-	-	5.97	-	
E	-	7.62	-	-	10.16	-	-	5.97	-	
e	-	1.27	-		1.27		-	1.02	-	(10)
Lp	1.15	-	1.40	1.15	-	1.40	0.80	-	1.20	(10)
R1	-	0.23	-	-	0.23	-	-	0.23	-	
w	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	
y	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.10	

Ref.	E11			E12			E13			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
n	-	20	-	-	24	-	-	32	-	(7)
nD	-	5	-	-	6	-	-	8	-	(8)
nE	-	5	-	-	6	-	-	8	-	(9)
A	-	-	2.50	-	-	2.50	-	-	2.50	
A2	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	
bp	0.40	-	0.60	0.40	-	0.60	0.40	-	0.60	(10)
D	-	8.38	-	-	8.89	-	-		10.67	
E	-	8.38	-	-	8.89	-	-		10.67	
e	-	1.02	-	-	1.02	-	-	1.02	-	(10)
Lp	0.80	-	1.20	0.80	-	1.20	0.80	-	1.20	(10)
R1	-	0.23	-	-	0.23	-	-	0.23	-	
w	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	
y	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.10	

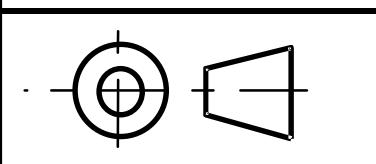


QFN Outline family 102E

Date: 2001

Ref.	E14			E15			E16			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
n	-	40	-	-	48	-	-	64	-	(7)
nD	-	10	-	-	12	-	-	16	-	(8)
nE	-	10	-	-	12	-	-	16	-	(9)
A	-	-	2.50	-	-	2.50	-	-	3.00	
A2	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	
bp	0.40	-	0.60	0.40	-	0.60	0.40	-	0.60	(10)
D	-	12.19	-	-	14.22	-	-	18.29	-	
E	-	12.19	-	-	14.22	-	-	18.29	-	
[e]	-	1.02	-	-	1.02	-	-	1.02	-	(10)
Lp	0.80	-	1.20	0.80	-	1.20	0.80	-	1.20	(10)
R1	-	0.23	-	-	0.23	-	-	0.23	-	
w	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	
y	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.10	

Ref.	E17			E18						Notes
	min	nom	max	min	nom	max				
n	-	84	-	-	96	-				(7)
nD	-	21	-	-	24	-				(8)
nE	-	21	-	-	24	-				(9)
A	-	-	3.00	-	-	3.00				
A2	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50				
bp	0.40	-	0.60	0.40	-	0.60				(10)
D	-	23.37	-	-	26.42	-				
E	-	23.37	-	-	26.42	-				
[e]	-	1.02	-	-	1.02	-				(10)
Lp	0.80	-	1.20	0.80	-	1.20				(10)
R1	-	0.23	-	-	0.23	-				
w	-	-	0.25	-	-	0.25				
y	-	-	0.10	-	-	0.10				



QFN Outline family 102E

Date: 2001

Group 2 – Dimensions appropriate to mounting and gauging.

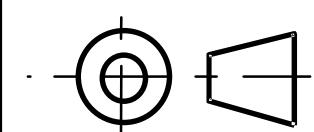
Millimeter

Ref.	E08			E09			E10			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
b3	-	-	0.95	-	-	0.95	-	-	0.70	(10)
[e]	-	1.27	-	-	1.27	-	-	1.02	-	(10)
[eD]	-	6.35	-	-	8.89	-	-	4.97	-	(10)
[eE]	-	6.35	-	-	8.89	-	-	4.97	-	(10)
I2	-	-	1.50	-	-	1.50	-	-	1.40	(10)

Ref.	E11			E12			E13			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
b3	-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	0.70	(10)
[e]	-	1.02	-	-	1.02	-	-	1.02	-	(10)
[eD]	-	7.38	-	-	7.89	-	-	9.67	-	(10)
[eE]	-	7.38	-	-	7.89	-	-	9.67	-	(10)
I2	-	-	1.40	-	-	1.40	-	-	1.40	(10)

Ref.	E14			E15			E16			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
b3	-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	0.70	(10)
[e]	-	1.02	-	-	1.02	-	-	1.02	-	(10)
[eD]	-	11.19	-	-	13.22	-	-	17.29	-	(10)
[eE]	-	11.19	-	-	13.22	-	-	17.29	-	(10)
I2	-	-	1.40	-	-	1.40	-	-	1.40	(10)

Ref.	E17			E18						Notes
	min	nom	max	min	nom	max				
b3	-	-	0.70	-	-	0.70				(10)
[e]	-	1.02	-	-	1.02	-				(10)
[eD]	-	22.37	-	-	25.42	-				(10)
[eE]	-	22.37	-	-	25.42	-				(10)
I2	-	-	1.40	-	-	1.40				(10)



QFN Outline family 102E

Date: 2001

Group 3 – Dimensions appropriate to automated handling.

Millimeter

Ref.	E08			E09						Notes
	min	nom	max	min	nom	max				
D	7.45	-	7.80	10.05	-	10.40				
E	7.45	-	7.80	10.05	-	10.40				
k	0.80	-	-	0.80	-	-				(11)
k1	-	-	0.60	-	-	0.60				(11)

Ref.	E10			E11			E12			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
D	5.85	-	6.20	8.30	-	8.60	8.80	-	9.10	
E	5.85	-	6.20	8.30	-	8.60	8.80	-	9.10	
k(R)	-	0.30	-	-	0.30	-	-	0.30	-	(11)
k1	-	0.80	-	-	0.80	-	-	0.80	-	(11)

Ref.	E13			E14			E15			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
D	10.55	-	10.90	12.10	-	12.50	14.10	-	14.50	
E	10.55	-	10.90	12.10	-	12.50	14.10	-	14.50	
k(R)	-	0.30	-	-	0.30	-	-	0.30	-	(11)
k1	-	0.80	-	-	0.80	-	-	0.80	-	(11)

Ref.	E16			E17			E18			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
D	18.10	-	18.60	23.15	-	23.75	26.20	-	26.80	
E	18.10	-	18.60	23.15	-	23.75	26.20	-	26.80	
k(R)	-	0.30	-	-	0.30	-	-	0.30	-	(11)
k1	-	0.80	-	-	0.80	-	-	0.80	-	(11)

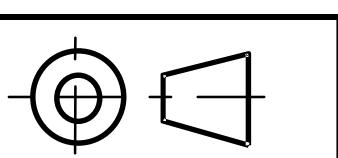
Group 4 – Dimensions for information only.

Millimeter

Ref.	Applicable to all types(from 08 to 09)			Degrees	Notes
	min	nom	max		
ZD	1.55	-	3.05		
ZE	1.55	-	3.05		

Millimeter

Ref.	Applicable to all types(from 10 to 18)			Degrees	Notes
	min	nom	max		
ZD	1.30	-	2.40		
ZE	1.30	-	2.40		

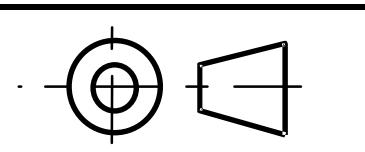


QFN Outline family 102E

Date: 2001

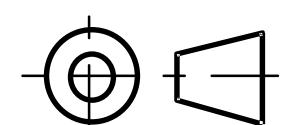
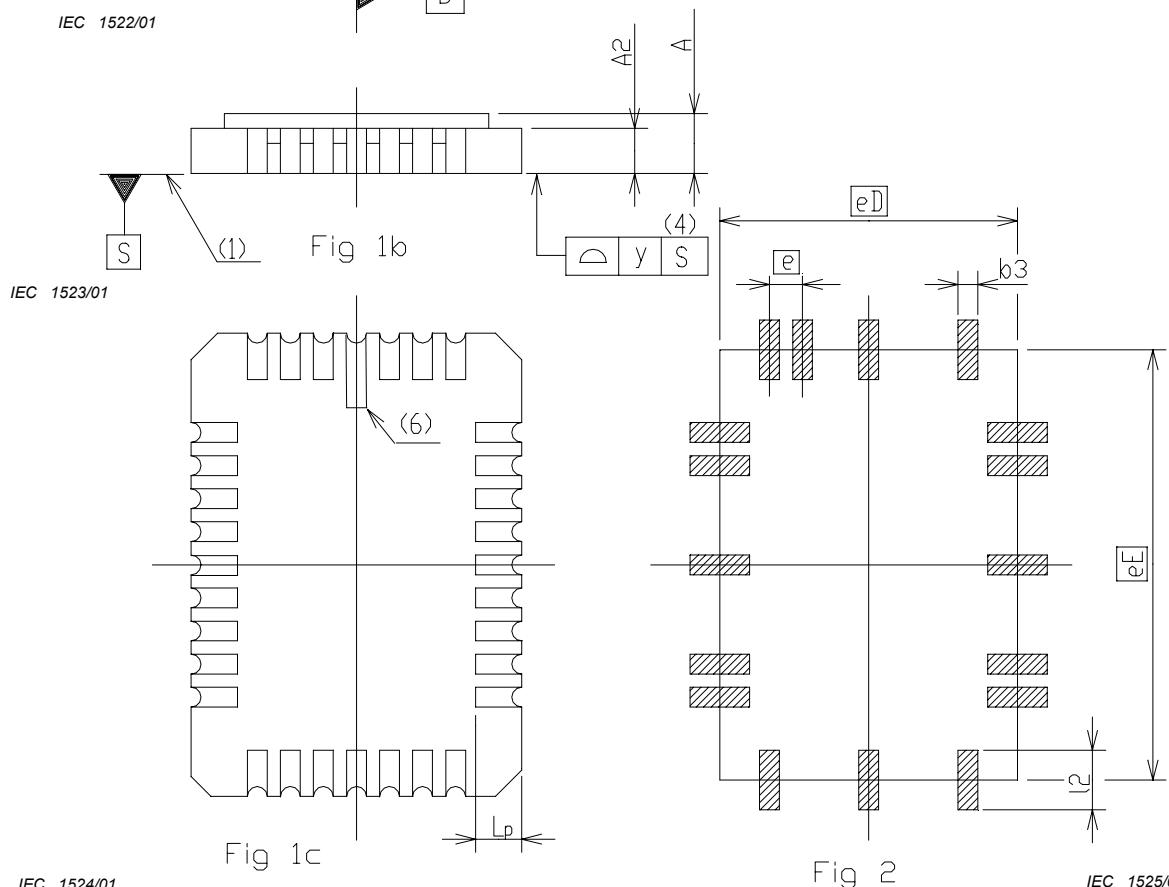
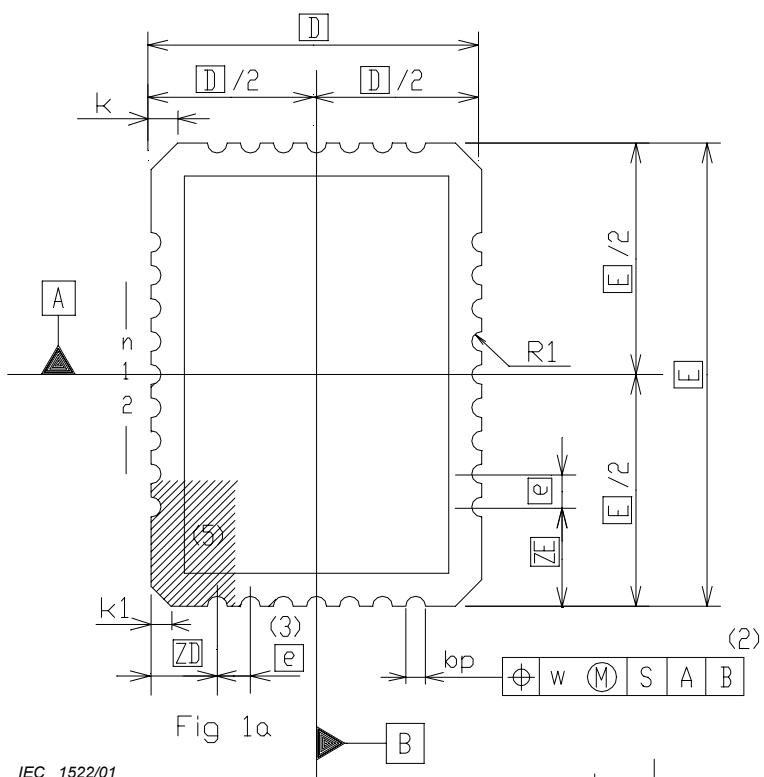
Notes

- (1) Seating plane.
- (2) The maximum material conditions apply to the positional tolerance of the terminals.
- (3) Specifies the true geometric position of the terminal axis.
- (4) Specifies the allowable position of the vertical distance of the lowest part of each terminal from the seating plane.
- (5) Index area. Shows the allowable position of the index mark , which shall be included in the shaded area entirely.
- (6) Length of terminal pad number 1 shall be visibly greater than the length of other terminal pads.
- (7) n refers to the total number of terminal positions.
- (8) nD is the number of terminals in the D direction.
- (9) nE is the number of terminals in the E direction.
- (10) Check of the dimensions and positions of package pads is validly performed when it is ensured that these pads fit with the pattern of terminal land area.
- (11) k and k1 are straight chamfer, k(R) are radius chamfer.



QFN Outline family 102E

Date: 2001



QFN Outline family 119E

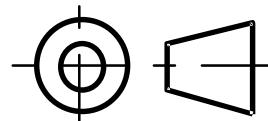
Date: 2001

Group 1 – Dimensions appropriate to mounting and interchangeability.

Millimeter

Ref.	E04			E05			E06			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
n	-	18	-	--	18	-	-	20	-	(7)
nD	-	4	-	-	4	-	-	4	-	(8)
nE	-	5	-	-	5	-	-	6	-	(9)
A	-	-	3.00	-	-	3.00	-	-	3.00	
A2	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	
bp	0.50	-	0.70	0.50	-	0.70	0.50	-	0.70	(10)
D	-	7.24	-	-	7.24	-	-	7.24	-	
E	-	8.89	-	-	10.80	-	-	10.08	-	
[e]	-	1.27	-		1.27		-	1.27	-	(10)
Lp	1.15	-	1.40	1.15	-	1.40	1.15	-	1.40	(10)
R1	-	0.23	-	-	0.23	-	-	0.23	-	
w	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	
y	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.10	

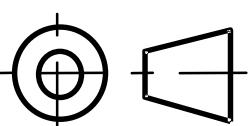
Ref.	E07			E08			E09			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
n	-	22	-	-	24	-	-	28	-	(7)
nD	-	4	-	-	4	-	-	5	-	(8)
nE	-	7	-	-	8	-	-	9	-	(9)
A	-	-	3.00	-	-	3.00	-	-	3.00	
A2	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50	
bp	0.50	-	0.70	0.50	-	0.70	0.50	-	0.70	(10)
D	-	7.37	-	-	7.37	-	-	8.89	-	
E	-	12.45	-	-	12.45	-	-	13.97	-	
[e]	-	1.27	-	-	1.27	-	-	1.27	-	(10)
Lp	1.15	-	1.40	1.15	-	1.40	1.15	-	1.40	(10)
R1	-	0.23	-	-	0.23	-	-	0.23	-	
w	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	
y	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.10	



QFN Outline family 119E

Date: 2001

Ref.	E10			E11						Notes
	min	nom	max	min	nom	max				
n	-	32	-	-	36	-				(7)
nD	-	5	-	-	7	-				(8)
nE	-	11	-	-	11	-				9
A	-	-	3.00	-	-	3.00				
A2	0.45	-	2.50	0.45	-	2.50				
bp	0.50	-	0.70	0.50	-	0.70				(10)
D	-	8.89	-	-	11.43	-				
E	-	16.51	-	-	16.51	-				
e	-	1.27	-	-	1.27	-				(10)
Lp	1.15	-	1.40	1.15	-	1.40				(10)
R1	-	0.23	-	-	0.23	-				
w	-	-	0.25	-	-	0.25				
y	-	-	0.10	-	-	0.10				



QFN Outline family 119E

Date: 2001

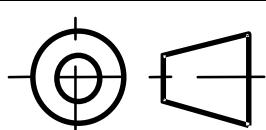
Group 2 – Dimensions appropriate to mounting and gauging.

Millimeter

Ref.	E04			E05			E06			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
b3	-	-	0.95	-	-	0.95	-	-	0.70	(10)
[e]	-	1.27	-	-	1.27	-	-	1.27	-	(10)
[eD]	-	5.97	-	-	5.97	-	-	5.97	-	(10)
[eE]	-	7.62	-	-	9.53	-	-	9.53	-	(10)
I2	-	-	1.5	-	-	1.5	-	-	1.5	(10)

Ref.	E07			E08			E09			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
b3	-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	0.70	(10)
[e]	-	1.27	-	-	1.27	-	-	1.27	-	(10)
[eD]	-	6.10	-	-	6.10	-	-	7.62	-	(10)
[eE]	-	11.18	-	-	11.18	-	-	13.94	-	(10)
I2	-	-	1.50	-	-	1.50	-	-	1.40	(10)

Ref.	E10			E11						Notes
	min	nom	max	min	nom	max				
b3	-	-	0.70	-	-	0.70				(10)
[e]	-	1.27	-	-	1.27	-				(10)
[eD]	-	7.62	-	-	10.16	-				(10)
[eE]	-	15.24	-	-	15.24	-				(10)
I2	-	-	1.50	-	-	1.50				(10)



QFN Outline family 119E

Date: 2001

Group 3 – Dimensions appropriate to automated handling.

Millimeter

Ref.	E04			E05			E06			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
D	7.00	-	7.45	7.00	-	7.75	7.00	-	7.75	
E	8.65	-	9.25	10.45	-	11.15	10.45	-	11.15	
k	0.80	-	-	0.80	-	-	0.80	-	-	
k1	-	-	0.60	-	-	0.60	-	-	0.60	

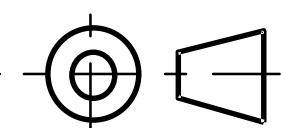
Ref.	E07			E08			E09			Notes
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
D	7.00	-	7.75	7.00	-	7.75	8.65	-	9.10	
E	12.20	-	12.80	12.20	-	12.80	15.00	-	15.45	
k	0.80	-	-	0.80	-	-	0.80	-	-	
k1	-	-	0.60	-	-	0.60	-	-	0.60	

Ref.	E10			E11						Notes
	min	nom	max	min	nom	max				
D	8.65	-	9.10	11.20	-	11.65				
E	16.25	-	16.75	16.25	-	16.75				
k	0.80	-		0.80	-	-				
k1	-	-	0.60	-	-	0.60				

Group 4 – Dimensions for information only.

Millimeter

Ref.	Applicable to all types (from 04 to 11)			Degrees	Notes
	min	nom	max		
ZD	1.55	-	3.05		
ZE	1.55	-	3.05		

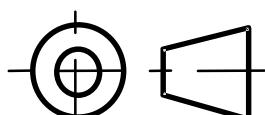


QFN Outline family 119E

Date: 2001

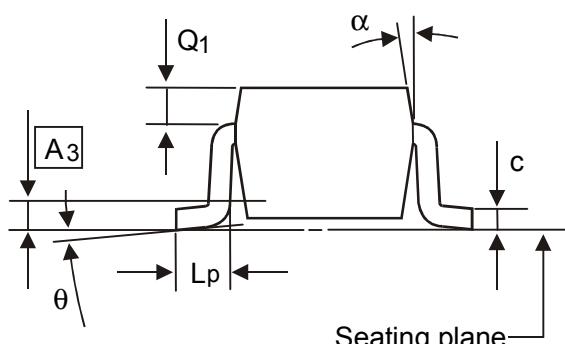
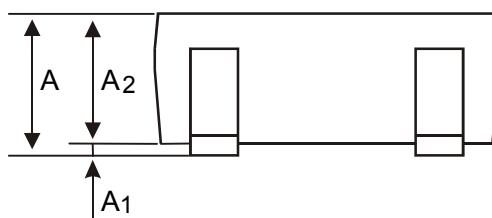
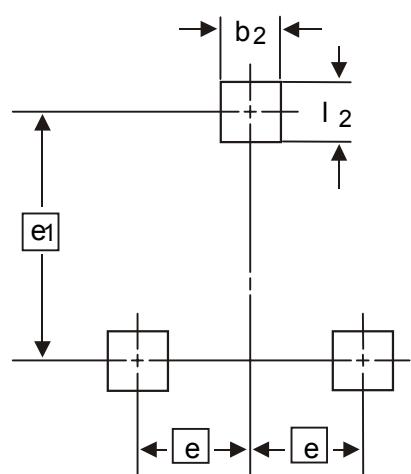
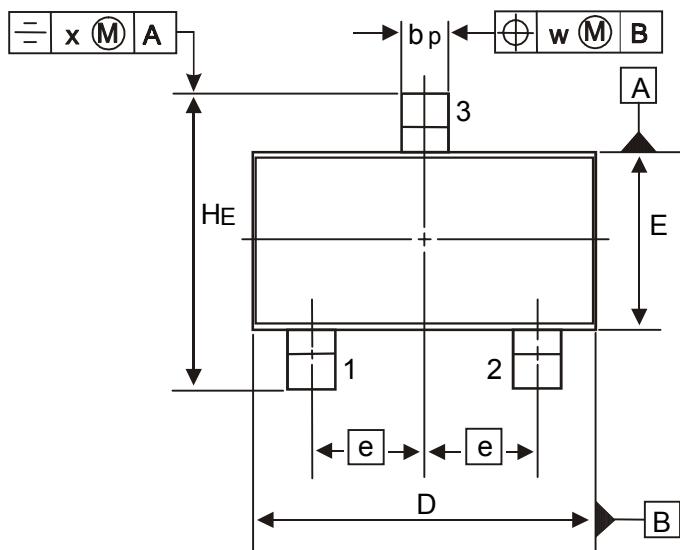
Notes

- (1) Seating plane.
- (2) The maximum material conditions apply to the positional tolerance of the terminals.
- (3) Specifies the true geometric position of the terminal axis.
- (4) Specifies the allowable position of the vertical distance of the lowest part of each terminal from the seating plane.
- (5) Index area. Shows the allowable position of the index mark , which shall be included in the shaded area entirely.
- (6) Length of terminal pad number 1 shall be visibly greater than the length of other terminal pads.
- (7) n refers to the total number of terminal positions.
- (8) nD is the number of terminals in the D direction.
- (9) nE is the number of terminals in the E direction.
- (10) Check of the dimensions and positions of package pads is validly performed when it is ensured that these pads fit with the pattern of terminal land area.

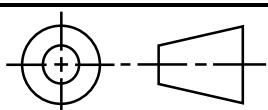


QFN Outline family 119E

Date: 2001



IEC 1526/01



**3-leaded SMD
Outline Family 162E**

Date: 2001

Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Ref.	Unit : millimetres			Notes
	min.	nom.	max.	
A	0.90	---	1.45	
A ₁	0.00	---	0.15	
A ₃	---	0.25*	---	
b _p	0.30	---	0.50	
c	0.10	---	0.26	
e	---	0.95*	---	
H _E	2.20	---	3.00	
L _p	0.20	---	0.75	
w	---	---	0.20	
x	---	---	0.20	

* means true geometrical position

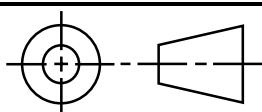
Group 2 - Dimensions appropriate to mounting and gauging

Ref.	Unit : millimetres			Notes
	min.	nom.	max.	
b ₂	---	---	0.70	1
e	---	0.95*	---	1
e ₁	---	1.85*	---	1
l ₂	---	---	0.95	1

* means true geometrical position

Group 3 - Dimensions appropriate to automated handling

Ref.	Unit : millimetres			Notes
	min.	nom.	max.	
A ₂	0.90	---	1.30	
D	2.70	---	3.10	
E	1.30	---	1.75	
Q ₁	0.20	---	0.65	



3-leaded SMD
Outline Family 162E

Date: 2001

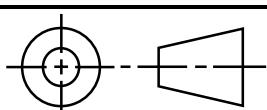
Group 4 - Dimensions for information only

Ref.	Unit : degrees			
	min.	nom.	max.	
α	---	---	17	
θ	0	---	30	

NOTES

- 1 Check of the dimensions and positions of package terminals is validly performed when it is ensured that these terminals fit with the pattern of terminal land areas.

Country of organization	Code
IEC	162E
Japan	SC-59



**3-leaded SMD
Outline Family 162E**

Date: 2001

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

ISBN 2-8318-5955-7

A standard linear barcode representing the ISBN number 2-8318-5955-7.

9 782831 859552

ICS 31.080.01

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND